

グローバル COE キャリアパス支援テクニカルセミナー

< レーザーマイクロダイセクションの最前線 >

* 平成 21 年度第 3 回 技術室主催 東大医科研テクニカルセミナー との共催です。

日時: 7 月 1 日 (水) 講義: 13:30 ~ 15:00 ワークショップ: 15:00 ~ 15:30

場所: 2 号館 2 階大講義室 (講義、ワークショップ)

演者: ライカマイクロシステムズ (株)

上記の日程で、セミナーを開催いたします。

レーザーマイクロダイセクションの原理、どんなことが可能なのか、どんな実験に使えるのか、実験例は、、、。レーザーダイセクションとはどんなものなのか紹介し、講義に続くワークショップでは講義室にデモ機を持ち込み、実際の様子を見せていただけるということです。この機会に是非ご覧下さい。

どのようなものかご興味のある方、すでにお使いの方など、多数の方にご参加いただければと思います。研究室の方々に広くお知らせいただければ幸いです。

皆様のご参加をお待ちしております。

詳しくは[添付の別紙](#)をご覧ください。

< 技術室主催東大医科研テクニカルセミナー担当 >

技術室 上野洋子 (内線 72088)

fujimura@ims.u-tokyo.ac.jp

< GCOE キャリアパス支援テクニカルセミナー担当 >

GCOE 推進室/企画室 中川清美 (内線 75254)

gcoe@adm.ims.u-tokyo.ac.jp